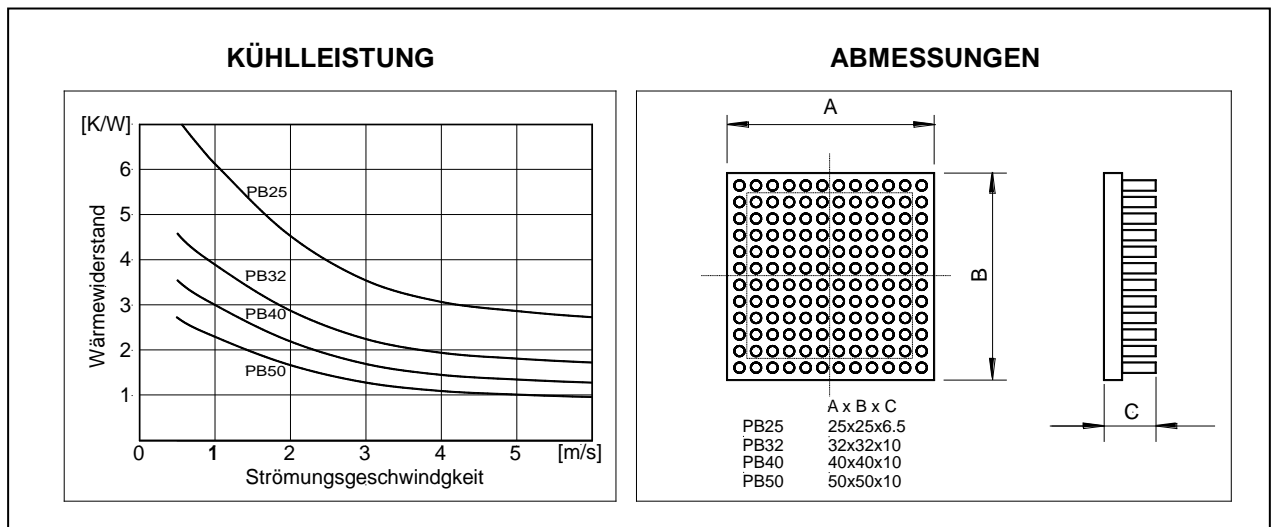
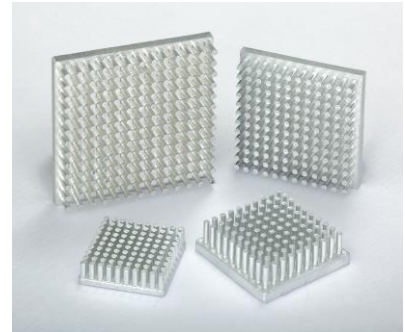


## PB Serie KÜHLIGEL®



## NENNDATEN

<b>CE</b>		<b>PB25-6.5</b>	<b>PB32-10</b>	<b>PB40-10</b>	<b>PB50-10</b>	
	Typ. Wärmewiderstand *)	[K/W]	6.1	3.9	3.0	2.3
	Gewicht	[g]	6	17	24	36
	Verpackungseinheit	[St.]	50-100-500	50-100-500	50-100-500	40-100-500

\*) Die Werte gelten bei einer Fremdbeströmung von 1m/Sek., senkrecht zu den Stiften.

Diese **SEPA**® Kühligel® aus Reinaluminium Al 99.5 sind zur Kühlung von elektronischen Komponenten bei geringer Bauhöhe sehr gut geeignet. Durch das Fließpressverfahren mit hoher homogener Materialanordnung und Gefügestruktur erfolgt eine sehr gute Wärmeverteilung in der Basis und in den Stiften innerhalb der Wärmeflussrichtung.

Aufgrund des geringen Gewichtes erfolgt die Montage durch einfaches Kleben mit einer doppelseitigen wärmeleitenden Klebefolie (TCTxx) oder einem rasch aushärtendem Zweikomponenten Wärmeleitkleber der nicht gemischt werden muss (HERNON 476).

### • BESTELLDATEN

PB25-25-6.5-100-AL-2	<b>SEPA</b> ® Kühligel®, 25x25x6.5mm, <b>CE</b>	111111189
PB32-32-10-100-AL-2	<b>SEPA</b> ® Kühligel®, 32x32x10mm, <b>CE</b>	111111165
PB40-40-10-144-AL-2	<b>SEPA</b> ® Kühligel®, 40x40x10mm, <b>CE</b>	111111166
PB50-50-10-169-AL-2	<b>SEPA</b> ® Kühligel®, 50x50x10mm, <b>CE</b>	111111167

Andere Abmessungen, Formen und Oberflächen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten • 03/19